



2027年2月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年10月 8 日

上場会社名 ローゼ株式会社 上場取引所 東
コード番号 6323 URL <https://www.rorze.com>
代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）藤代 祥之
問合せ先責任者 （役職名）管理部長 （氏名）伊勢村 英一 （TEL）084-960-0001
半期報告書提出予定日 2026年10月14日 配当支払開始予定日 ー
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無：有（機関投資家・アナリスト向け）

（百万円未満切捨て）

1. 2027年2月期第2四半期（中間期）の連結業績（2026年3月1日～2026年8月31日）

（1）連結経営成績（累計）

（％表示は、対前年中間期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2027年2月期中間期	79,733	21.5	23,096	42.4	24,538	68.4	15,839	45.7
2026年2月期中間期	65,602	8.9	16,214	△5.4	14,572	△29.2	10,872	△31.4

（注）包括利益 2027年2月期中間期 19,022百万円（226.6％） 2026年2月期中間期 5,824百万円（△74.8％）

	1株当たり 中間純利益	潜在株式調整後 1株当たり 中間純利益
	円 銭	円 銭
2027年2月期中間期	91.33	91.33
2026年2月期中間期	62.13	62.12

（2）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2027年2月期中間期	218,038	155,987	67.2
2026年2月期	197,302	139,961	66.0

（参考）自己資本 2027年2月期中間期 146,587百万円 2026年2月期 130,228百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2026年2月期	ー	0.00	ー	17.00	17.00
2027年2月期	ー	0.00			
2027年2月期（予想）			ー	28.00	28.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：有

3. 2027年2月期の連結業績予想（2026年3月1日～2027年2月28日）

（％表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	180,007	39.8	53,078	70.4	54,889	68.3	37,779	98.3	217.84

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

※ 注記事項

(1) 当中間期における連結範囲の重要な変更 : 無
新規 社（社名） 、除外 社（社名）

(2) 中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数（中間期）

2027年2月期中間期	176,400,000株	2026年2月期	176,400,000株
2027年2月期中間期	2,968,260株	2026年2月期	2,968,260株
2027年2月期中間期	173,431,740株	2026年2月期中間期	174,996,988株

※ 第2四半期（中間期）決算短信は公認会計士又は監査法人のレビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述について）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当中間決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 中間連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 中間連結貸借対照表	3
(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書	5
(中間連結損益計算書)	5
(中間連結包括利益計算書)	6
(3) 中間連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等)	7
3. 補足情報	8
生産、受注及び販売の状況	8

1. 当中間決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当中間連結会計期間における我が国経済は、個人消費や企業の設備投資に持ち直しの動きが見られ、緩やかな景気の回復が続いております。

先行きにつきましては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるものの、中東情勢や自然災害の影響を注視する必要があります。

一方海外におきましては、米国経済は堅調な拡大傾向が継続しており、世界経済全体としては緩やかな回復基調で推移しております。

当業界におきましては、世界の半導体産業は好調で、データセンター市場は急激に成長したことにより、半導体製造設備への投資は積極的に行われました。生成AIの需要拡大及び半導体関連の需要は、引き続き拡大していくものと見込まれます。

この結果、当中間連結会計期間の経営成績は、売上高79,733百万円(前年同期比21.5%増)、営業利益23,096百万円(前年同期比42.4%増)、経常利益は為替の影響も受け、24,538百万円(前年同期比68.4%増)、親会社株主に帰属する中間純利益15,839百万円(前年同期比45.7%増)となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

半導体・FPD関連装置事業の売上高は79,357百万円(前年同期比21.6%増)、セグメント利益は23,969百万円(前年同期比43.0%増)となりました。

ライフサイエンス事業につきましては、売上高は376百万円(前年同期比2.8%増)、セグメント損失は147百万円(前年同期はセグメント損失119百万円)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当中間連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ20,736百万円増加し、218,038百万円となりました。これは主に、棚卸資産の増加5,870百万円、受取手形及び売掛金の増加4,398百万円及び現金及び預金の増加12,036百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ4,710百万円増加し、62,051百万円となりました。これは主に、訴訟損失引当金の減少7,429百万円があった一方で、借入金の増加7,772百万円、支払手形及び買掛金の増加4,272百万円によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ16,025百万円増加し、155,987百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加12,891百万円及び為替換算調整勘定の増加3,570百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

最近の業績動向を踏まえ、2026年4月9日に発表しました2027年2月期の連結業績予想及び配当予想を修正しております。具体的な内容につきましては、本日(2026年10月8日)公表しております「通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 中間連結財務諸表及び主な注記

(1) 中間連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2026年2月28日)	当中間連結会計期間 (2026年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	74,341	86,378
受取手形及び売掛金	32,413	36,811
商品及び製品	6,765	4,563
仕掛品	12,075	14,248
原材料及び貯蔵品	26,642	32,541
その他	2,906	3,803
貸倒引当金	△174	△148
流動資産合計	154,970	178,198
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	11,889	11,693
機械装置及び運搬具（純額）	5,439	5,206
土地	5,852	5,799
その他（純額）	2,714	3,811
有形固定資産合計	25,896	26,510
無形固定資産		
のれん	6,332	4,826
その他	2,884	2,786
無形固定資産合計	9,216	7,613
投資その他の資産		
投資有価証券	1,731	1,718
退職給付に係る資産	376	374
繰延税金資産	3,619	2,275
その他	1,551	1,409
貸倒引当金	△60	△60
投資その他の資産合計	7,218	5,716
固定資産合計	42,332	39,840
資産合計	197,302	218,038

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2026年2月28日)	当中間連結会計期間 (2026年8月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	7,221	11,494
短期借入金	15,574	17,545
未払法人税等	5,207	5,247
賞与引当金	2,253	2,473
役員賞与引当金	19	9
製品保証引当金	1,852	1,803
その他	8,199	8,079
流動負債合計	40,328	46,653
固定負債		
長期借入金	8,207	14,009
役員退職慰労引当金	446	468
退職給付に係る負債	91	89
資産除去債務	362	383
繰延税金負債	287	263
訴訟損失引当金	7,429	—
その他	187	183
固定負債合計	17,012	15,398
負債合計	57,340	62,051
純資産の部		
株主資本		
資本金	982	982
資本剰余金	4,890	4,890
利益剰余金	115,771	128,662
自己株式	△5,043	△5,043
株主資本合計	116,600	129,492
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	332	229
為替換算調整勘定	13,295	16,866
その他の包括利益累計額合計	13,627	17,095
新株予約権	2	2
非支配株主持分	9,730	9,396
純資産合計	139,961	155,987
負債純資産合計	197,302	218,038

(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
(中間連結損益計算書)

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2025年 3 月 1 日 至 2025年 8 月 31 日)	当中間連結会計期間 (自 2026年 3 月 1 日 至 2026年 8 月 31 日)
売上高	65,602	79,733
売上原価	39,332	45,362
売上総利益	26,269	34,371
販売費及び一般管理費	10,055	11,274
営業利益	16,214	23,096
営業外収益		
受取利息	374	343
受取配当金	3	0
為替差益	—	1,589
売電収入	22	7
デリバティブ利益	383	—
その他	72	133
営業外収益合計	856	2,075
営業外費用		
支払利息	87	143
為替差損	2,368	—
売電費用	11	3
デリバティブ損失	—	463
その他	31	23
営業外費用合計	2,499	633
経常利益	14,572	24,538
特別利益		
固定資産売却益	12	8
その他	0	—
特別利益合計	13	8
特別損失		
固定資産売却損	0	—
固定資産除却損	3	14
訴訟和解金	—	2,158
特別損失合計	3	2,172
税金等調整前中間純利益	14,581	22,374
法人税、住民税及び事業税	4,960	5,078
法人税等調整額	△602	1,380
法人税等合計	4,358	6,458
中間純利益	10,223	15,915
非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に 帰属する中間純損失(△)	△648	75
親会社株主に帰属する中間純利益	10,872	15,839

(中間連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)	当中間連結会計期間 (自 2026年3月1日 至 2026年8月31日)
中間純利益	10,223	15,915
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	21	△102
為替換算調整勘定	△4,420	3,209
その他の包括利益合計	△4,398	3,107
中間包括利益	5,824	19,022
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	6,768	19,307
非支配株主に係る中間包括利益	△944	△285

(3) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当中間連結会計期間(自 2026年3月1日 至 2026年8月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	中間連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	半導体・ FPD関連 装置事業	ライフ サイエンス 事業	計		
売上高					
日本	4,467	360	4,827	—	4,827
台湾	19,406	—	19,406	—	19,406
中国	20,899	3	20,902	—	20,902
韓国	3,971	—	3,971	—	3,971
米国	23,888	12	23,901	—	23,901
その他	6,723	—	6,723	—	6,723
顧客との契約から 生じる収益	79,357	376	79,733	—	79,733
外部顧客への売上高	79,357	376	79,733	—	79,733
セグメント間の内部 売上高又は振替高	31	—	31	△31	—
計	79,388	376	79,764	△31	79,733
セグメント利益 又は損失(△)	23,969	△147	23,822	△725	23,096

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△725百万円であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

3. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当中間連結会計期間における生産実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 品目	生産高(百万円)	前年同期比(%)
半導体・F P D関連装置事業		
半導体関連装置	39,348	124.4
F P D関連装置	2,429	87.2
計	41,778	121.3
ライフサイエンス事業	216	92.1
合計	41,995	121.1

(注) 1. 金額は、製造原価によっております。

(2) 受注実績

当中間連結会計期間における受注実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 品目	受注高 (百万円)	前年同期比(%)	受注残高 (百万円)	前年同期比(%)
半導体・F P D関連装置事業				
半導体関連装置	120,540	256.4	103,863	229.8
分析装置	3,712	294.4	5,604	166.5
F P D関連装置	3,386	206.5	1,127	115.6
計	127,639	255.7	110,595	223.3
ライフサイエンス事業	907	227.9	889	375.2
合計	128,546	255.5	111,485	224.0

(注) 1. 金額は、販売価格によっております。

(3) 販売実績

当中間連結会計期間における販売実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 品目	販売高(百万円)	前年同期比(%)
半導体・F P D関連装置事業		
半導体関連装置	67,138	122.8
分析装置	1,304	90.6
F P D関連装置	3,936	120.8
部品・修理 他	6,977	118.5
計	79,357	121.6
ライフサイエンス事業	376	102.8
合計	79,733	121.5

(注) 1. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	前中間連結会計期間		当中間連結会計期間	
	販売高 (百万円)	割合(%)	販売高 (百万円)	割合(%)
Applied Materials, Inc.	10,488	16.0	17,325	21.7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd	11,841	18.1	11,628	14.6